



## Integrated interconnect technologies for 3D nanoelectronic systems [

Bakir, Muhannad S.  
Meindl, James D. ( 1933-)

Artech House,  
c2009

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbgVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vOTE5OTkxMA>

---

**Título:** Integrated interconnect technologies for 3D nanoelectronic systems [Recurso electrónico] Muhannad S. Bakir, James D. Meindl, editors

**Editorial:** Boston, Mass. London Artech House c2009

**Descripción física:** xx, 528 p. ill

**Mención de serie:** E-Libro Integrated microsystems series

**Bibliografía:** Incluye referencias bibliográficas e índice

**Detalles del sistema:** Modo de acceso: Worl Wide Web

**Fuente de adquisición directa:** E-Libro

**ISBN:** 1596932465 9781596932463

**Materia:** Interconnects (Integrated circuit technology) Nanoelectronics Telecommunication systems

**Autores:** Bakir, Muhannad S. Meindl, James D. ( 1933-)

**Punto acceso adicional serie-Título:** Artech House integrated microsystems series

---

### Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es